

기술분류	반도체소자 및 시스템
거래유형	라이선스
기술가격	별도 협의
기술구분	패키징 기술



기술개요

본 기술은 수직 배열 그래핀 3차원 구조체 제조 기술이다. 전기 분무 방식을 통해 기판 상에 지지층이 형성되고, 그래핀이 기판에 대해 수직 방향으로 배열된 3차원 구조체이다. 3차원 구조체는 기판에 대해 그래핀이 결정면이 수직 방향이 되도록 적층된 구조를 가짐에 따라, 2차원 구조체에서 구현하지 못한 새로운 효과를 얻거나, 응용 분야를 확대할 수 있다

기술개발배경

2차원 구조체의 3차원화를 통한 응용 분야 확대

기존기술 한계

- 기계적 박리법(mechanical exfoliation), 화학적 합성법, 화학기상증착(CVD) 성장법, 그리고 에피택시(epitaxy) 합성법으로 제조된 그래핀은 2차원적 구조로 적층되며, 수직 방향의 전기 전도성은 가지고 있지 않음
- 그래핀은 수직으로 적층된 구조이나, 그래핀의 배열을 보면 결정면이 수평으로 증착되어 있어 그래핀 자체는 2차원적 구조체로 유지

개발기술 특성

- 전기 분무를 통해 그래핀을 증착한 결과 그래핀이 결정면이 편평하게 증착되는 것이 아니라 수직으로 배치
- 3차원 구조를 갖는 수직 배열된 그래핀 3차원 구조체 제공
- 수직 배열 그래핀 3차원 구조체를 대면적으로도 용이하게 형성하고 공정이 간편한 제조방법 제공

기술구현

- 본 기술의 구현 구성은 아래와 같다.
- 기판 상에 형성된 지지층
 - 기판은 실리콘 기판, 유리 기판, 또는 고분자 기판
 - 기판 및 지지층, 용매의 적용 소재 분류
 - 노즐이 구비된 전기 분무 장치를 이용하여 상기 기판 상에 지지층 용액과 그래핀 용액을 순차적으로 전기 분무 후 건조공정 거침
 - 지지층 용액은 고분자 및 용매를 포함
 - 그래핀 용액은 그래핀 및 용매를 포함
 - 기판과 노즐 간의 거리는 1~15cm임
 - 전기 분무 시 전기장은 5~50 kV의 전압을 인가
 - 전기 분무 장치의 구성 형태
 - 전기 분무 장치는 시린지 노즐이 기판에 대해 수직을 이루도록 배치
 - 전기 분무 장치는 시린지 노즐이 중력 방향에 대해 수평을 이루도록 배치

그래핀 3차원 구조체는 기판 상에 지지층이 위치하고, 지지층 상에 그래핀이 수직 배열된 형태로 그래핀의 일부가 지지층에 수직방향으로 설치

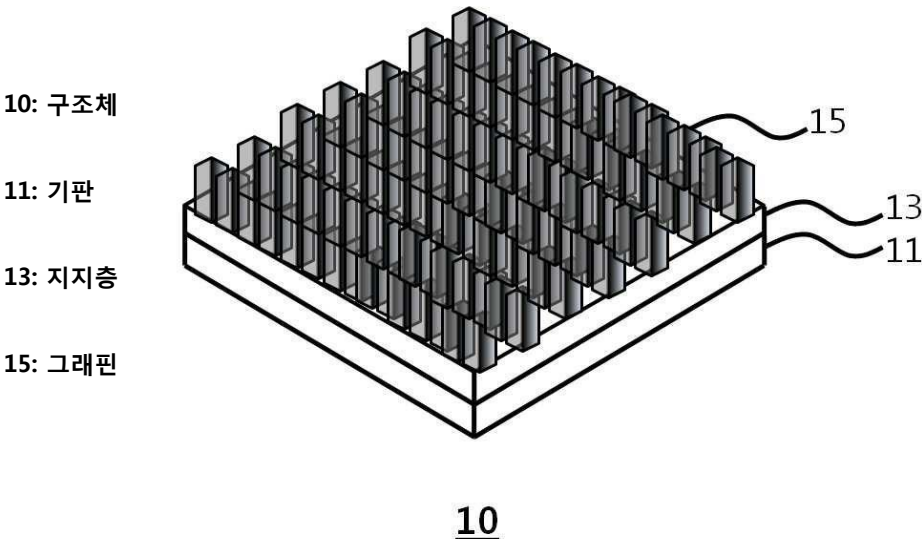
지지층은 수직 방향으로 배열된 그래핀이 그 배열 상태를 유지하고, 기판에 잘 부착될 수 있도록 고정 및 지지

그래핀 3차원 구조체는 종래 CVD 또는 단순 용매 분무 공정이 아닌 전기장에 의해 액적 형태로 증착될 수 있는 전기 분무 공정을 거침

그래핀의 적층과 함께 지지층의 형성 또한 전기 분무로 수행하여 그래핀을 효과적으로 기판에 고정시킴

주요도면, 사진

[그래핀 3차원 구조체 입체 단면도]



기술완성도

TRL 1 > TRL 2 > TRL 3 > **TRL 4** > TRL 5 > TRL 6 > TRL 7 > TRL 8 > TRL 9

연구실 규모의 부품/시스템 성능 평가 완료

기술활용분야

투명전극 소재 산업

시장동향

- 투명전극은 가시광 영역의 빛을 투과하면서도 전기전도성을 가진 박막전극으로 평판디스플레이, 터치패널,태양전지 등의 전극기판으로 사용되는 소재이며 최근IT산업의 발달과 함께 그 활용도가 증가하고 있음
- 투명전극의 응용분야는 전극기판 외에도 투명 전자파 차폐막, 투명 정전기방전막, 투명발열체, smart window, 가스센서, 평면안테나, 열반사코팅막 등 광범위한 분야에 적용될 수 있음
- 터치패널용 TCF(투명전도성필름) 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상
- 국내 시장조사업체 HIS(디스플레이뱅크, Display bank)는 ITO 대체 필름 수요가 2017년에는 TSP 투명 전도성 필름 시장의 34%(면적 기준)까지 확대될 것으로 예상
- 일본 야노경제연구소의 2014년 정전용량방식 터치패널/부재시장 분석 자료를 보면 2014년 터치패널센서용 ITO 필름 세계시장 규모는 2963만㎡로 지난해 2371㎡보다 25.2% 증가하고 성장세는 다소 둔화되지만 당분간 성장세는 이어질 것으로 전망
- 관련 업계에 따르면 투명전극필름의 국내 시장규모는 2011년 5,600억 원 정도로 매년 23% 이상의 고성장을 하고 있으며, 2013년엔 1조원 규모가 될 것으로 전망하고 있음
- 플렉서블 디스플레이와 염료감응형 태양전지가 상용화될 경우 투명전도성 필름의 시장규모는 예상보다 더욱 확대될 것으로 기대됨

지식재산권 현황

No.	특허명	출원일자	등록(출원)번호	IPC
1	수직 배열 그래핀 3차원 구조체 및 이의 제조방법	2012.04.30	10-1369779	C01B 31/02